

主旨：本校擬於 115 年 9 月赴各高工學校辦理「2026 協易盃伺服沖壓創新應用專題演講」，徵求有意願參與此專題演講學校，請查照。

說明：

- 一、台灣製造業正在經歷快速轉型與升級，AI 浪潮不僅帶動了電子產業，更活化台灣的傳統產業，形成一個跨域供應鏈大聯盟。無論是建構硬體基礎設施的機械工程或創新應用的資訊科技，都扮演不可或缺的角色，前者從 AI 伺服器、數據中心、電力系統，到航太、醫療等等的機構設計，都有精密金屬沖壓件的蹤影，針對耐重、散熱、美型、輕薄…等等的挑戰，表面上來自物理現象，但有許多必須回到機械學理來解構，所以說萬物的應用，“機械先行架構基礎，科學方能大展鴻圖”（Mechanics is the Basic, then Science can play the Magic）。
- 二、學術界做為培育與扶植人才的搖籃以及基礎科學研究的先驅，將會是台灣這波製造業躍升的強力後盾，並將各位有志之士鍍上最高的就業含金量，國立高雄科技大學暨台灣塑性加工學會本著推廣產學交流與提升產業價值的使命，為提升高工學生對產業實務與金屬沖壓技術發展的認識，將與協易機械工業有限公司共同舉辦「協易盃競賽活動及前瞻應用演講」，誠摯邀請各大高工學校熱情參予。
- 三、本專題演講活動預計於 115 年 9 月份辦理，參與對象為各高工學校的二、三年級學生。活動時間約 90 分鐘，活動內容規劃如下：協易公司專題分享：30 分鐘、科技大學教授專題演講：30 分鐘、交流與 Q&A：30 分鐘
- 四、有意願參與本專題演講活動之高工學校，請協助提供適合辦理演講活動之場地，並安排相關負責老師協助活動聯繫與校內事務。本專題演講各參與高工學校無需提供講師演講費與交通費，預計全國舉辦 4~5 場，先填表單的高工，將優先排定。
- 五、學校參與意願登記截止日期為 115 年 8 月 31 日，意願登記網站：
<https://forms.gle/2aGZMVjuVHdKAo7p8>
- 六、聯絡資訊如下：（一）聯絡人：國立高雄科技大學智慧機電學院 陳小姐（二）聯絡電話：1. 建工校區：(07)381-4526 分機 15387 2. 燕巢校區：(07)381-4526 分機 16765（三）電子郵件：tstp.taiwan@gmail.com

